

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-66

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议、2023 年 8 月 9 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资的议案》，具体内容详见 2023 年 7 月 24 日、2023 年 8 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

一、投资进展情况

公司于近日正式与甘肃天水经济技术开发区管理委员会签署了《高性能 AI 算力服务器智造项目合作协议》。协议主要条款详见公司于 2023 年 7 月 24 日披露的公司《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2023-061）之“四、拟签署的合作协议的主要内容”的内容。

二、备查文件

- 《高性能 AI 算力服务器智造项目合作协议》。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日